PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-326520

(43) Date of publication of application: 22.11.2001

(51)Int.CI.

HO1Q 1/38 1/36 9/30 HO1Q

(21)Application number : 2000-145495

(71)Applicant: MITSUBISHI MATERIALS CORP

(72)Inventor: HIROSE EIICHIRO 17.05.2000

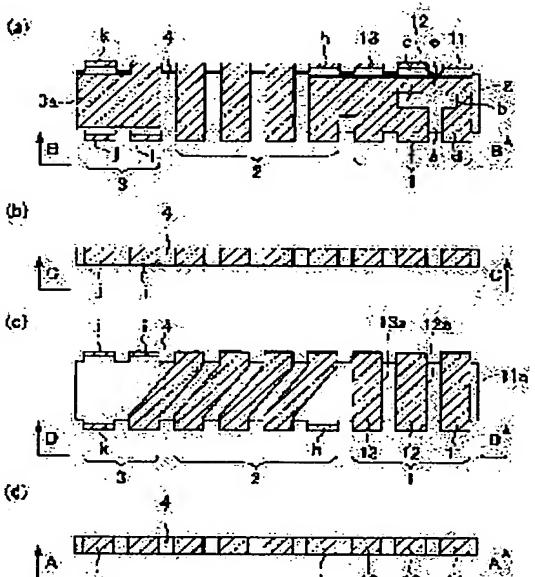
TOYODA AKIKAZU **GO YOSHIOMI SAKAI NOBUTOMO**

(54) CHIP ANTENNA

(22)Date of filing:

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a chip antenna which adjusts the impedance or tuning frequency of an antenna element by changing the shape of a part of a conductive path pattern. SOLUTION: In this chip antenna in which a radiating element is formed helically by making a circulation path pattern go around the front, rear and side surfaces of a base material made of at least either a dielectric or a magnetic material and one signal terminal and one ground terminal are respectively connected to a conductive land having the prescribed area of one end of the radiating element through a terminal part conductive path pattern, the line width of the terminal part conductive path pattern connected to the terminal is different from those of the other conductive path patterns, or the (c) shape of a part connected to the terminal part conductive path pattern connected to the terminal becomes a shape formed in such a manner that a gap between the terminal part conductive path patterns is extended, and the gap is different from that of between the other conductive path patterns in shape.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

31.03.2006

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-326520 (P2001-326520A)

(43)公開日 平成13年11月22日(2001.11.22)

(51) Int.CL7		識別記号	FI		テーマコート*(参考)
H01Q	1/38		H01Q	1/38	5 J O 4 6
	1/36			1/36	
	9/30			9/30	

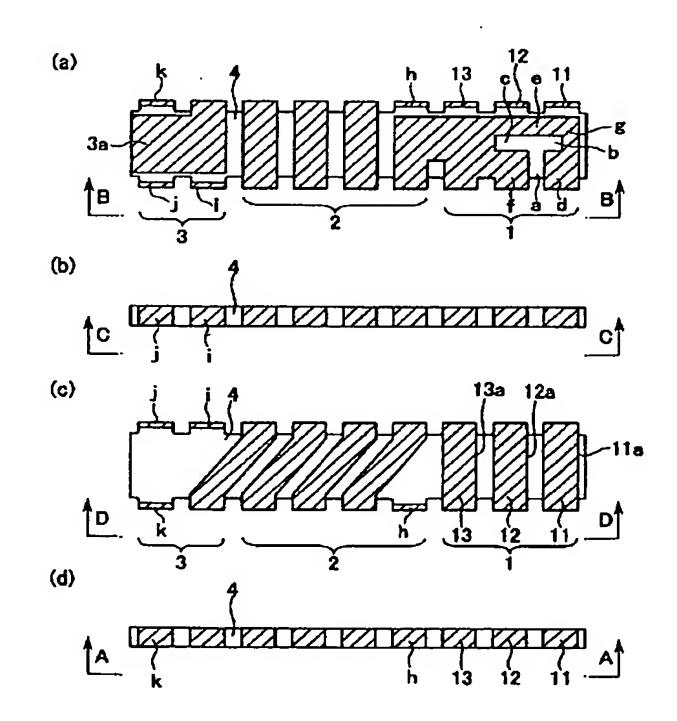
		審査請求	未讃求 讃求項の数3 OL (全 5 頁)		
(21)出願番号	特願2000-145495(P2000-145495)	(71)出顧人			
(22)出願日	平成12年5月17日(2000.5.17)		三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区大手町1丁目5番1号		
		(72)発明者	広瀬 英一郎 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三 李マニリスル#ゴ会社セニミルなる工程館		
			菱マテリアル株式会社セラミックス工場電 子デバイス開発センター内		
		(72)発明者	豊田 明和 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三 菱マテリアル株式会社セラミックス工場電		
		(74)代理人	子デバイス開発センター内 100064908		
		(2) (2) (弁理士 志賀 正武 (外6名)		
			最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 チップアンテナ

(57)【要約】

【課題】 導電路パターンの一部の形状変更によってアンテナ素子のインピーダンスまたは同調周波数を調整したチップアンテナを提供する。

【解決手段】 誘電体または磁性体のうち少なくとも一からなる基体の表面、裏面および側面に周回部導電路パターンを周回させ螺旋状として輻射素子を形成し、該輻射素子の一端の所定面積を持った導電ランドに1つの信号端子と1つの接地端子がそれぞれ端子部導電路パターンを介して接続されたチップアンテナにおいて、前記端子に接続された端子部導電路パターンの線幅が他の導電路パターンと異なるか、または前記端子に接続された端子部導電路パターンに接続された部分の形状が、前記端子部導電路パターンの間の隙間が延長された形状となっていることを特徴とし、前記隙間は他の導電路パターン間の隙間とは異なる形状となっていることを特徴とする。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 誘電体または磁性体のうち少なくとも一 からなる基体の表面、裏面および側面に周回部導電路パ ターンを周回させ螺旋状として輻射素子を形成し、該輻 射素子の一端の所定面積を持った導電ランドに1つの信 号端子と1つの接地端子がそれぞれ端子部導電路パター ンを介して接続されたチップアンテナにおいて、

前記信号端子または前記接地端子に接続された前記端子 部導電路パターンの線幅が他の導電路パターンと異なる か、または前記導電ランドのうち前記信号端子または前 記接地端子に接続された前記端子部導電路パターンに接 続された部分の形状が、前記端子部導電路パターンの間 の隙間が延長された形状となっていることを特徴とする チップアンテナ。

【請求項2】 前記導電ランドの前記端子部導電路パタ ーンの間の隙間が延長された形状は、

他の導電路パターン間の隙間とは異なる形状となってい ることを特徴とする請求項1記載のチップアンテナ。

【請求項3】 前記導電ランドの前記異なる形状は、 前記信号端子または前記接地端子に接続された前記端子 部導電路パターンの接続点から前記基体の幅方向に隙間 が延長され、さらに前記基体の長さ方向に隙間が延長さ れた形状であることを特徴とする請求項1または2に記 **載のチップアンテナ。**

【発明の詳細な説明】

$\{0001\}$

【発明の属する技術分野】この発明は、信号端子または 接地端子近傍の導電路パターンの一部を他の導電路パタ ーンの形状と異ならせることによるインピーダンス調整 る。

[0002]

【従来の技術】誘電体または磁性体のうち少なくとも一 からなる基体に導電路パターンを形成してなる1/4波 長モノポールチップアンテナは、基体の表面、底面およ び両側面に所定長さの導電路パターンを周回させてアン テナ素子を形成し、所望の周波数に同調するようにして いた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが上述の方法に 40 は、UHF帯にあっては計算によって所望の同調周波数 またはインピーダンスとしたアンテナ形状を決定するこ とが困難であるという課題があった。

【0004】本発明はこのような背景の下になされたも ので、導電路パターンの線幅、導電路の長さ、または導 電路間の併走する部分の隙間を他の部分と異ならせたこ とによってアンテナ素子のインピーダンスまたは同調周 波数を所定の特性を得ることができるチップアンテナを 提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明 は、誘電体または磁性体のうち少なくとも一からなる基 体の表面、裏面および側面に周回部導電路パターンを周 回させ螺旋状として輻射素子を形成し、該輻射素子の一 端の所定面積を持った導電ランドに1つの信号端子と1 つの接地端子がそれぞれ端子部導電路パターンを介して 接続されたチップアンテナにおいて、前記信号端子また は前記接地端子に接続された前記端子部導電路パターン の線幅が他の導電路パターンと異なるか、または前記導 電ランドのうち前記信号端子または前記接地端子に接続 された前記端子部導電路パターンに接続された部分の形 状が、前記端子部導電路パターンの間の隙間が延長され た形状となっていることを特徴とするチップアンテナを 提供する。

【0006】請求項1の発明によれば、導電ランドの1 カ所の形状変更によりアンテナのインピーダンスまたは 同調周波数が所定値に調整され、かつ、信号端子と接地 端子間のインピーダンスが所定値に調整されたチップア ンテナが提供される。

【0007】請求項2に記載の発明は、請求項1に記載 のチップアンテナにおいて、前記導電ランドの前記端子 部導電路パターンの間の隙間が延長された形状は、他の 導電路パターン間の隙間とは異なる形状となっているこ とを特徴とする。

【0008】請求項2の発明によれば、隙間の形状を選 択することによってアンテナの同調周波数またはインピ ーダンスの調整を効率よく行ったアンテナを提供するこ とができる。

【0009】請求項3に記載の発明は、請求項1または または同調周波数調整を適用したチップアンテナに関す 30 2に記載のチップアンテナにおいて、前記導電ランドの 前記異なる形状は、前記信号端子または前記接地端子に 接続された前記端子部導電路パターンの接続点から前記 基体の幅方向に隙間が延長され、さらに前記基体の長さ 方向に隙間が延長された形状であることを特徴とする。

> 【0010】請求項3の発明によれば、アンテナの同調 周波数またはインピーダンスの調整幅を大きくすること ができる。また、高周波信号のフィード端子と接地端子 との間のインピーダンスの調整幅を大きくすることがで きる。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、この発明の一実施形態につ いて図を参照しながら説明する。図1はこの発明の一実 施形態によるチップアンテナを表面、裏面または両側面 の各面から見た原形図であり、チップの寸法は一例とし て、長さ13.5mm、幅2.5mm、厚さ0.635 mmである。また、ハッチを施した部分が導電路パター ン部分で、基本的な導体幅は1mm、導体間ピッチは 1. 5 mmである。

【0012】図1のうち、図1(a)は表面図、図1 (b)は側面図のうち図1 (a)のB-B視図、図1

: •

3

(c) は裏面図で図1(b)のC-C視図、図1(d)は側面図のうち図1(c)のD-D視図である。従って図1(a)の表面図は、図1(d)のA-A視図となっている。各図においてハッチを施した部分が導体部分であり、各図の隣接する導体部分は電気的に接続されて図2に示す模型化した回路図のように構成される。

【0013】図1のチップアンテナの基体4は、図1 (a)に示す表面、図1(c)に示す裏面、および凹部と凸部が交互に形成された図1(b)、図1(d)に示す一対の側面を有する。また、図1(a)の基体4の表 10面には、その端部から順に幅広の導電ランド1a、図1(c)の裏面には一対の側面の対応する凸部どうしを結ぶ横断導体層が基体の長さ方向に沿うフィード部1として形成され、コイル部2の横断導体層の裏側では、一対の側面の1つずれた凸部どうしを結ぶ斜め導体層が形成され、さらに一対の側面の凸部にも導体層が形成され、これらの導体層は全体として基体4を螺旋状に取り巻く螺旋導体層となっている。

【0014】ここで基体4は、高周波帯において比誘電率 (ϵ r)、比透磁率 (μ r)が安定し、低損失で共振周波数の温度係数 (τ f) の小さなものが望ましく、例えば、アルミナ系セラミックスが用いられる。 導体は銅、銀、金ニッケル等導体抵抗の低いものが望ましく、例えば、銀ー白金ペーストが適用される。

【0015】図1(a)に示す表面、または図1(c)の裏面の導電路パターンは、導電ペーストをスクリーン印刷することによって形成される。また、図1(b)または図1(d)の側面図の導体パターンは、ディッピングあるいはコールコーターによるペースト塗布によって形成され、この側面電極によって図1(a)の表面の導 30電路パターンと図1(c)の裏面の導電路パターンとを接続する。また、一部のディッピング部は外部との入出力接続端子として使われ、さらに表面の導電路パターンと裏面の導電路パターンとの接続に使用されない側面のディッピング部h、i、j、またはkのうちいくつかはチップアンテナの配線基板への固定用として使用される。この構造によって小型、軽量化が達成され、表面実装が可能となっている。

【0016】なお、導電ペーストをスクリーン印刷することによって形成される図1(a)の表面の導電路パターンの幅、および図1(c)の裏面の導電路パターンの幅をディッピングによって形成される図1(b)または図1(d)のパターンの幅よりも小さくすることによって、表面または裏面のパターンと側面のパターンとを接続するときの位置合わせが容易となり、螺旋構造が作りやすくなる。

【0017】図1に示すアンテナは、大別すると3つの部分に分類される。第1の部分は、高周波信号のフィード端子または接地端子として使用される図1(c)に示す11から13の端子部と、この端子部11から13か 50

ら端子部導電路パターン11aから13aを通り、図1 (b)のディッピングによって形成されたパターンを経 由して図1(a)の所定面積の導電ランド1aに接続さ れたフィード部1である。

- 【0018】第2の部分は、図1(a)の表面の周回部 導電路パターンと図1(c)の裏面の1つずれた周回部 導電路パターンとを図1(b)および図1(d)の側面 のディッピングパターンによって接続し、螺旋状として コイルを形成したコイル部2である。

【0019】また、第3の部分は、所定面積の導電ランド3aを持つ自由端3である。

【0020】次に導電路パターンの形状の一部を他の部分と変えたことによりアンテナのインピーダンスの調整、同調周波数の調整、または信号端子と接地端子との間のインピーダンス調整を行ったアンテナの一例について図1および図3を参照して説明する。

【0021】アンテナのインピーダンスの調整、同調周波数の調整、または信号端子と接地端子との間のインピーダンスの調整は、主として図1の導電ランド1 a 部分の形状変更によって行われる。この導電ランド1 a 部分には、チップ裏面の端子部導電路パターン11 a から13 a を通り、基体4側面のディッピングパターンを介して接地端子または信号端子用として端子部11から13が接続されている。

【0022】いま、端子部11を接地端子とし、端子部12を信号端子として使用した場合に、まず図3(c)の端子部導電路パターン11a、12aを通り、図3

(a)のd点とf点との間のa点から基体4の幅方向に 隙間があり、次に基体4の長さ方向の両側に隙間が広が り、図3(a)のb点およびc点まで達して平面視丁字 状の隙間が設けられた形状に変更されている。

【0023】接地端子11は、図3(c)の端子部導電路パターン11aを経由して図3(a)の導電ランドの d点に接続される。また、信号端子12は、図3(c)の端子部導電路パターン12aを経由して図3(a)の 導電ランドのf点に接続される。上述の形状変更によって図3(a)のd点からf点までは、T字状の隙間aー bーcの外側を周回するように、他の部分より細幅部 g およびこの細幅部 g とほぼ同じ線幅で基体の長さ方向に 40 沿って形成した e 部を経由して接続されることになり、端子部11と端子部12との間のインピーダンスを上昇させ、所定のインピーダンスとすることができる。

【0024】また、この形状変更によって接地端子として使われる端子部11からコイル部2までの経路がe点を経由して接続されることにより導電路が長くなり、アンテナの実効長が長くなって所定の同調周波数とすることができる。

【0025】上述の形状変更によってアンテナの同調周 波数は低くなる方向に変化するので、図1の原形図の同 調周波数は予め所定の同調周波数よりも高い周波数にな 5

るように設計されるのが一般的である。また上述の形状 変更によってアンテナのインピーダンスは上昇する方向 に変化するので、図1の原形図のインピーダンスは予め 所定のインピーダンスよりも低いインピーダンスになる ように設計されるのが一般的である。

【0026】なお、この形状変更は、アンテナの試作段 階で行われ、トリミングにより一旦所望の特性が得られ れば同一のパターン形状でスクリーン印刷をすることに よって同一のアンテナ特性が得られるので、通常はアン テナの製造段階でその都度トリミングが行われるもので はない。ただし、製造段階においても、アンテナの同調 周波数やインピーダンスを微調整したい場合等には、試 作段階と同様にトリミングすることにより目的を達する ことができる。

【0027】以上、本発明の一実施形態について図面を 参照して詳述してきたが、本発明はこの実施形態に限ら れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設 計変更等があっても本発明に含まれる。

【0028】例えば、形状変更は接地端子部または高周 波信号のフィード端子部近傍の導電ランドに限られるも のではなく、裏面の導電路パターン11a、12a、1 3 a 等を形状変更して個別に導電路パターンの線幅又は 導電路間の距離を変えてインピーダンス又は同調周波数 を調整するものも本発明に含まれる。

【0029】また、形状変更は接地端子部または高周波 信号のフィード端子部に限られるものではなく、コイル 部を形状変更してインピーダンスを調整したり、同調周 波数を調整するものも本発明に含まれる。

【0030】また、自由端の導電ランドを形状変更して 対接地間のキャパシティを変え、アンテナ特性を調整す 30 4…基体 るものも本発明に含まれる。

[0031]

【発明の効果】これまでに説明したように、この発明に よれば、導電路パターンの一部の形状の変更によってア ンテナ素子のインピーダンスまたは同調周波数が調整さ れるアンテナとしたので、試作段階の調整時の導電路パ ターンを再現することによって製造段階において容易に 所望のアンテナ特性を得ることができるという効果が得 られる。

【0032】また、スクリーン印刷によって形成される 基体の表面または裏面の導電路パターンの幅をディッピ ングによって形成される側面の幅よりも小さくすること によって、表面または裏面のパターンと側面のパターン との位置あわせが容易になり、螺旋構造を作りやすいと いう効果が得られる。

【0033】また、ディッピングによって形成される側 面のパターンを凸部に設けたので、外部回路との接続を 行うときに半田付けが容易になるという効果が得られ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の一実施形態によるチップアンテナ を表面、裏面または両側面の各面から見た原形図。

【図2】 図1のアンテナの模型化した回路図。

【図3】 この発明の一実施形態によるパターンの一部 が変えられたチップアンテナの一例を示す図。

【符号の説明】

1…フィード部

1a…導電ランド

2…コイル部

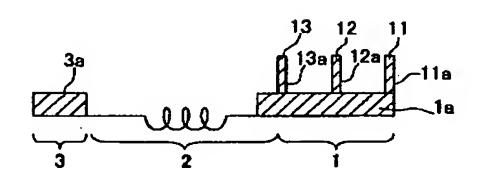
3…自由端

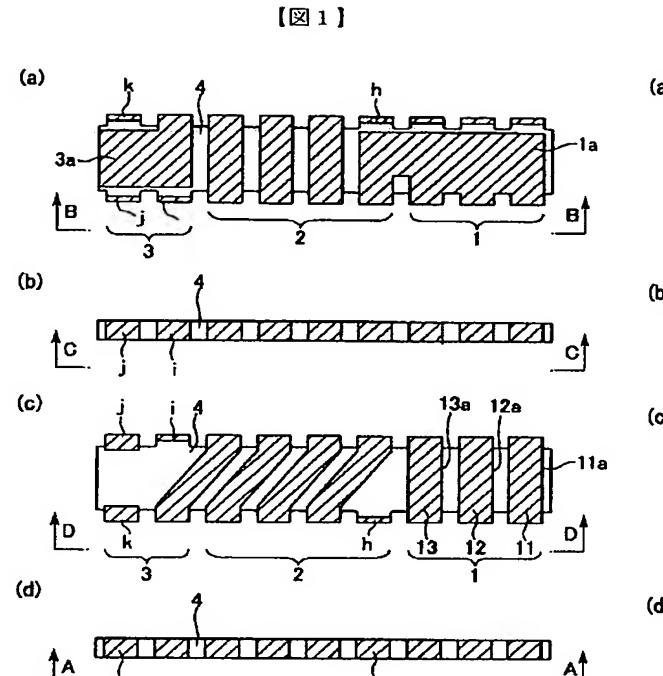
3a…導電ランド

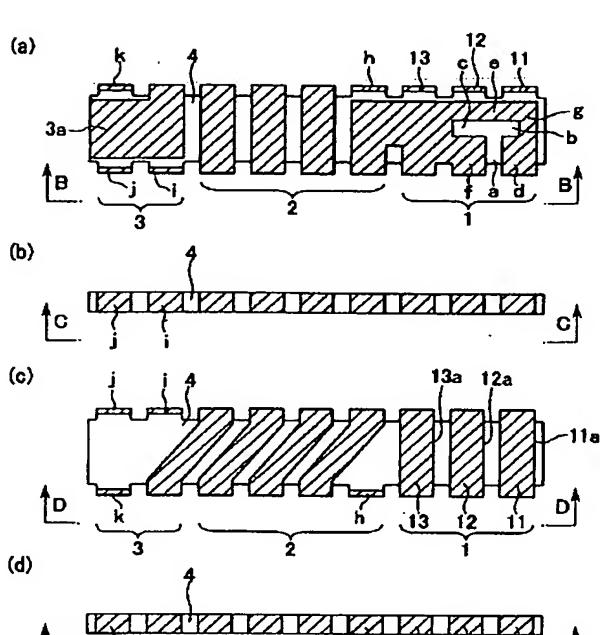
11、12、13…端子部

11a、12a、13a…端子部導電路パターン

【図2】







[図3]

フロントページの続き

(72)発明者 郷 良臣

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三 菱マテリアル株式会社セラミックス工場電 子デバイス開発センター内

(72) 発明者 酒井 信智

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三 菱マテリアル株式会社セラミックス工場電 子デバイス開発センター内

Fターム(参考) 5J046 AA02 AA03 AA07 AA09 AA12 AA19 AB00 AB06 AB12 PA01

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS						
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES						
☐ FADED TEXT OR DRAWING						
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING						
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES						
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS						
GRAY SCALE DOCUMENTS						
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT						
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY						
OTHER:						

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.